

第11回日本複合材料会議(JCCM-11)

講演募集



期 日 2020年3月17日(火)～3月19日(木)
主 催 日本材料学会, 日本複合材料学会
協 賛 (予定)
 日本機械学会, 日本航空宇宙学会, 複合材料界面科学
 研究会, 強化プラスチック協会, 先端材料技術協
 会, 高分子学会, 日本金属学会, 日本接着学会, 日
 本繊維機械学会, 応用物理学会, 日本原子力学会,
 日本高圧力技術協会, 日本コンクリート工学会, 日
 本セラミックス協会, 日本包装学会, 日本溶接協会,
 腐食防食学会, 関西 FRP フォーラム, 化学工学会,
 軽金属学会, 自動車技術会, 精密工学会, セメント
 協会, 繊維学会, 炭素材料学会, 電気学会, 土木学
 会, 日本化学会, 日本建築学会, 日本ゴム協会, 日
 本材料科学会, 日本材料強度学会, 日本生体医工学
 会, 日本船舶海洋工学会, 日本塑性加工学会, 日本
 鉄鋼協会, 日本電子材料技術協会, 日本バイオマテ
 リアル学会, 日本非破壊検査協会, 日本木材学会,
 日本レオロジー学会, 表面技術協会, プラスチック
 成形加工学会, 溶接学会, 素形材センター, 日本プ
 ラスチック工業連盟, 近畿化学協会, ほくりく ACM
 研究会, フィラー研究会, プラスチック技術協会,
 難燃材料研究会

趣 旨 日本複合材料会議(JCCM)は、『日本を代表する複
 合材料に関する会議』の設立を目的に, 材料・構造
 の複合化と機能化に関するシンポジウム「JCOM」を
 発展, 継承させる形で発足しました。平成22年3月
 の京都での開催を第1回とし, 今回はその第11回目
 の開催にあたります。また母体となる日本材料学会,
 日本複合材料学会のシンポジウムとしては, それぞ
 れJCOM-49, JSCM-2020にあたる歴史あるシンポジ
 ユムです。これまでもご好評をいただいております
 企業展示・技術展示につきましても, より一層の
 充実を図り, 産学官の枠を超えた交流促進を進めま
 す。材料や構造の機能化, 知能化, 複合化などに関
 する幅広いテーマについて, 最新情報の交換, 研究
 者間の交流, 新分野の開拓を目的として, 多数の皆
 様のご発表・ご参加をお待ちしております。

開催期日 2020年3月17日(火)～3月19日(木)
会 場 大阪大学 中之島センター
 〒530-0005 大阪市北区中之島 4-3-53
<http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php>

講演募集分野 材料および構造の機能化・知能化・複合化に関
 連する分野(グリーンコンポジット, ナノコンポジッ
 ト, バイオマテリアル, 自動車用コンポジット, マ
 テリアルデザイン(設計解析技術), 成形・加工, ス
 マートコンポジット・非破壊検査, 耐久性・環境劣
 化, 界面・接合, 力学特性, 衝撃, 数値解析, リサイ
 クル, 熱・電気特性, テキスタイルコンポジット,
 耐熱複合材料(MMC, CMC, 耐熱樹脂など), 航空
 宇宙用途, 医療用途, 分子シミュレーション, 3Dプ
 リンティング等)

講演種別 日本語または英語による口頭発表(20分)のみ(ポ
 スター発表は行われません)。なお発表登壇につい
 てはお1人1件に限ります。

講演申込締切 2019年11月8日(金)

講演申込方法 日本材料学会ホームページ内の申込サイトより,
 講演題目, 著者名・登壇者名, 所属名称, 連絡先,
 優秀講演賞への応募有無, 講演概要, キーワード等
 を入力してください。

※発表の採否, プログラムの編成については,
 JCCM-11 実行委員会にご一任下さい。

※参加申込みの際にお届けいただいた個人情報
 は, 諸連絡, 行事案内等の日本材料学会および日本複
 合材料学会の事業運営にのみ使用させていただきます。

優秀講演賞 登壇者が主催学会の学生会員であるもの(要申
 請)について, 厳正な審査の上, 優秀講演賞の授賞
 を行います。

講演論文締切 優秀講演賞に応募する場合:

2019年11月29日(金) 必着

優秀講演賞に応募しない場合:

2020年 1月31日(金) 必着

講演論文 A4 サイズ, 4枚以内, 日本語または英語。

詳細な執筆要領については, 日本材料学会の複合材
 料部門委員会のホームページ (<http://compo.jsms.jp/>)
 をご参照下さい。

講演論文集 講演論文集については, 学会ホームページからダ
 ウンロードする形で提供予定です。講演会場へ PC
 をご持参頂くようお願いいたします。なお, 当日会場
 にはインターネットに接続出来る環境を特段には用意
 致しませんが, 講演論文集のデータを入れました貸
 し出し用の USB メモリおよび CD-ROM をいくつか
 用意致します。それらをご利用頂くか, あるいはイン
 ターネットへのモバイル接続装置をお持ちの方は
 出来るだけそれらを持参のうえご利用下さいませ
 うお願いいたします。詳細は学会ホームページをご
 覧下さい。製本された講演論文集は発行致しません
 のでご了承下さい。

参加登録料 主催および協賛学会等会員(一般) 6,000 円
 非会員(一般) 12,000 円
 主催および協賛学会等会員(学生) 3,000 円
 非会員(学生) 6,000 円

*当日受付にて参加登録をお願い致します。

*上記登録料には, 懇親会費は含まれておりません。

*協賛団体会員の方は, 受付時に協賛団体および団
 体内における会員番号を登録用紙に記載頂きます様
 お願い致します。

企業展示 前回(JCCM-10)に引き続き, 企業展示とプログラ
 ムリーフレットへの広告掲載を募集します。また,
 企業セッションとしての講演も予定しています。詳
 細についてはホームページにてお知らせ致します。

懇親会 2020年3月18日(水) 夕刻 (予定)

場所: 大阪大学 中之島センター 9階

交流サロン「サロン・ド・ラミカル」

参加費(予定): 5,000 円(一般), 3,000 円(学生)

問合せ先 日本材料学会・事務局

〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町 1-101

Tel: 075-761-5321, Fax: 075-761-5325,

E-mail: jimu@jsms.jp

学会ホームページ <http://www.jsms.jp/>